

tML<sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, schwarz



## tML<sup>®</sup> - tde Modular Link

tML<sup>®</sup> ist ein patentiertes, modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort - insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen - eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das System zeichnet sich durch höchste Packungsdichte und größte Flexibilität bei der Migration zu höheren Übertragungsraten aus. LWL- und TP-Module sind in einem Modulträger kombinierbar. Auf einer 19-Zoll-Höheneinheit lassen sich 96x LWL LC-Duplex- oder 96 MPO-Steckverbinder modular einsetzen. Dank patentierter Belegung und Dark-Fibre-Modulen bietet das tML-System einfachste Migrationsoptionen zu 100G und mehr.

- Formschönes Gehäuse für Wand-, Decken- und Bodenmontage
- LWL- und Kupferanwendungen
- tML<sup>®</sup> kompatibel
- Aufbau für die verschiedensten Anwendungen
- Kabel Ein- und Ausgang (Einzelzugentlastung) möglich



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tML<sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, schwarz

## Technische Daten

Gehäuse	Für 19", bestehend aus: Bodenschale mit beidseitiger Zugentlastung und Deckel mit Staubschutzklappe und Dichtlippen
Frontplatte	für bis zu 8x CU- oder LWL-Module
Abmessungen	50 x 490 x 300 mm (HxBxT)
Material	Stahl 1203
Farbe	RAL 9005 (schwarz)

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-CONS10/1HE-GR	tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, grau
TML-CONS10/1HE-SW	tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, schwarz
TML-CONS19/1HE-GR	tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, grau
TML-CONS19/1HE-SW	tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, schwarz
TML-CONS3HE/8TE-GR	tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, grau
TML-CONS3HE/8TE-SW	tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, schwarz